

Presentación

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CLÍNICA

En esta oportunidad Revista Ingeniería Biomédica está publicando un número especial dedicado exclusivamente al II Congreso Internacional de Ingeniería Clínica (CIIC) que se realiza en la ciudad de Medellín del 20 al 22 de agosto de 2015.

El II Congreso Internacional de Ingeniería Clínica es un evento pensado para que interactúen profesionales, instituciones prestadoras de salud (clínicas, hospitales), empresas de salud, proveedores, entidades estatales que intervienen en la regulación asociadas con la utilización de equipos, infraestructura y dispositivos médicos, investigadores y sector académico en el que se busca compartir capacidades, conocimientos, bienes y servicios y el fomento a la creación de redes de conocimientos y alianzas entre los diferentes participantes. Además, el congreso busca satisfacer las necesidades del área clínica y hospitalaria a través de la ingeniería por medio del desarrollo académico de soluciones a problemas del área a través de la innovación en productos y servicios para el bienestar de la sociedad.

En esta ocasión CIIC ha invitado como conferencistas internacionales a los investigadores reconocidos: Vladimir Quintero Méndez (Universidad Simón Bolívar, Colombia), Tobey Clark (University of Vermont, USA) y Rosimary Terezinha de Almeida (Universidad Federal do Rio de Janeiro, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Graduação e Pesquisa de Engenharia, Brasil), los cuales estarán compartiendo sus experiencias y desarrollos como investigadores en el área.

De esta manera Revista Ingeniería Biomédica quiere contribuir a la divulgación de los resultados producto de investigación en las áreas afines a la Ingeniería Biomédica, al mismo tiempo que busca consolidarse como el principal medio de divulgación de los resultados productos de investigación en las áreas afines a la revista, generados en las universidades e institutos de investigación de la región (Ibero - América y el Caribe).

Finalmente, quiero extender la invitación a todos los investigadores a publicar en los próximos números de Revista Ingeniería Biomédica.

Yeison Javier Montagut Ferizzola

Editor